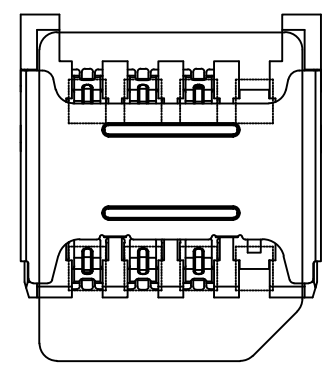
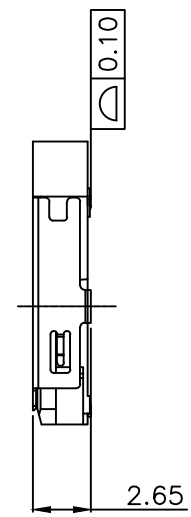
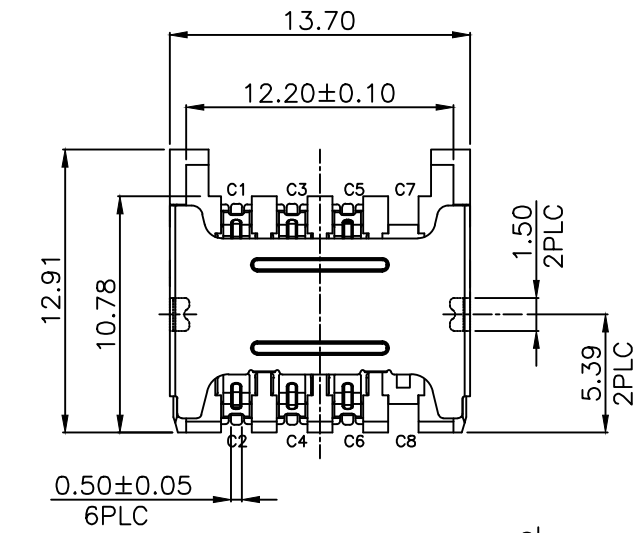
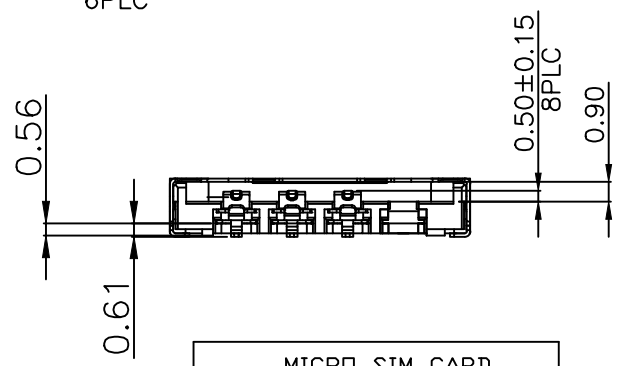


REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A0		NEW	2013.02.29

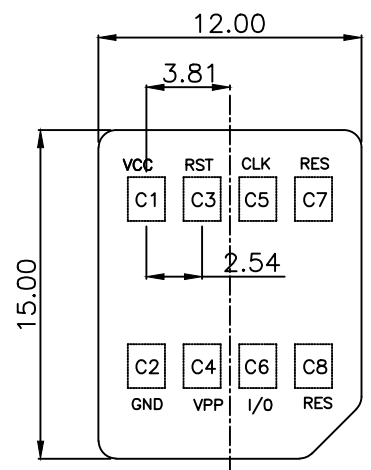
NOTES:
1)MATERIAL:
HOUSING: LCP UL 94V-0
CONTACT: COPPER ALLOY
SHELL: STAINLESS STEEL
2)FINISH :
CONTACT:GOLD FLASH PLATED ON CONTACT AREA;
GOLD FLASH PLATING ON SOLDER TAILS,
WITH ENTIRE CONTACT UNDERPLATED NICKEL
SHELL: NICKEL UNDERPLATED OVERALL,
GOLD FLASH PLATED ON SOLDER TAILS



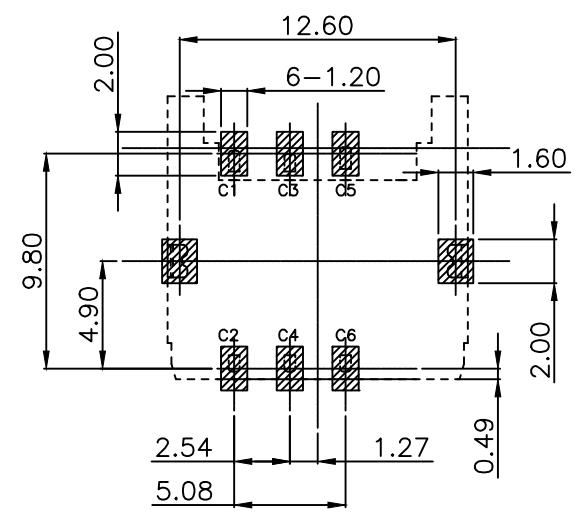
INSERT CARD




MICRO SIM CARD	
PIN NO.	DESCRIPTION
C1	VCC
C3	RST
C5	CLK
C7	
C2	GND
C4	VPP
C6	I/O
C8	



MICRO SIM CARD
芯片面朝下视图



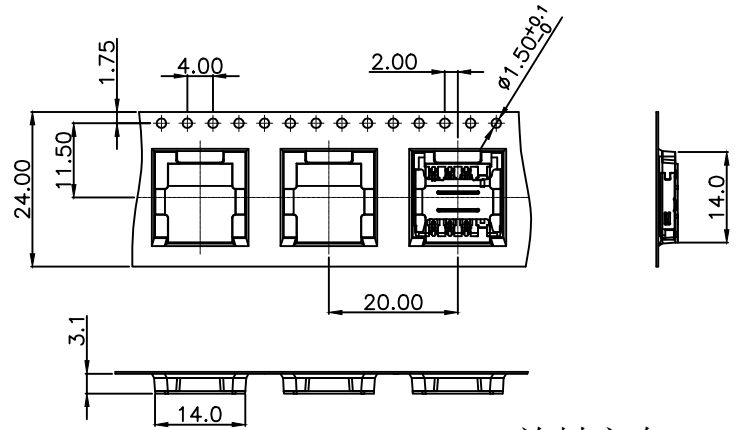
RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
GENERAL TOLERANCES:±0.05

GENERAL TOLERANCE		图号		设计		比 例	1:1
X.±0.45	x.°±5°	品名	MICRO SIM 2.65H 6PIN CARD CONN.	审核		单 位	mm
.X±0.35	.x°±2°			核准		视 角	
.XX±0.25	.xx°±1°	料号	5001B-SIM265-087	日期	2013/02/29	版 本	A0
.XXX±0.15	.xxx°±0.5°		东莞市文章济美电子有限公司				
页数	1/2						

东莞市文章济美电子有限公司

REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A0		NEW	2013.02.29

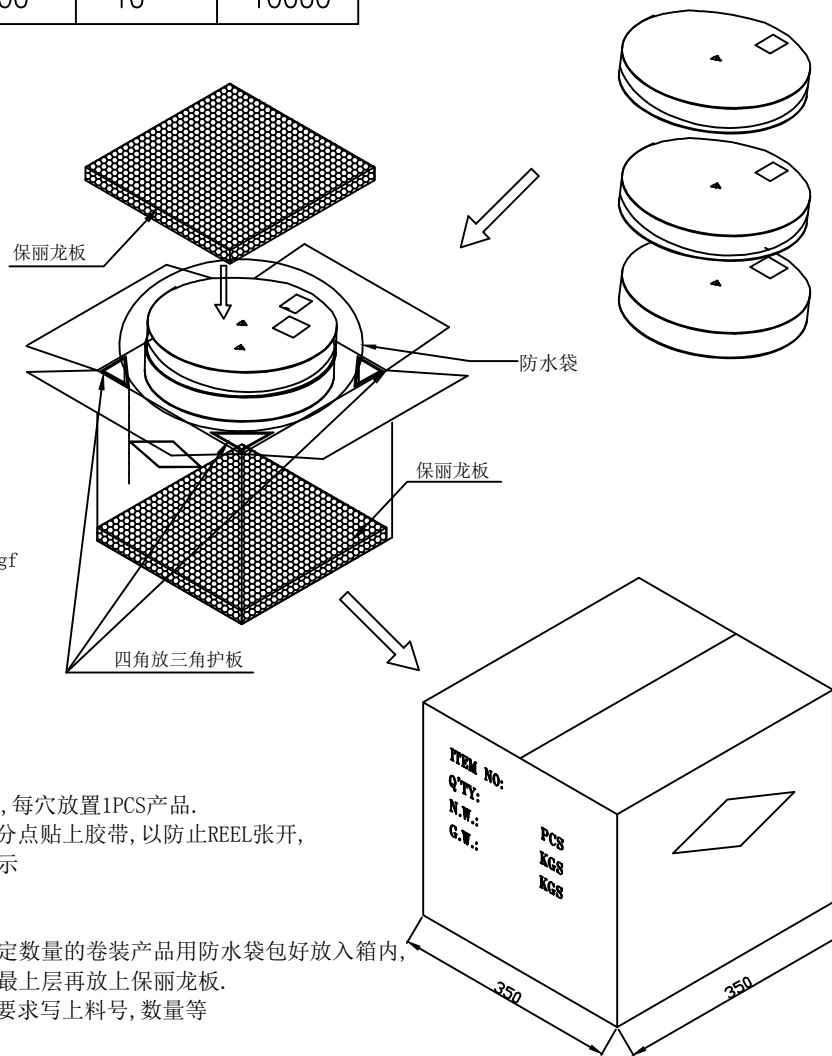
<图一>



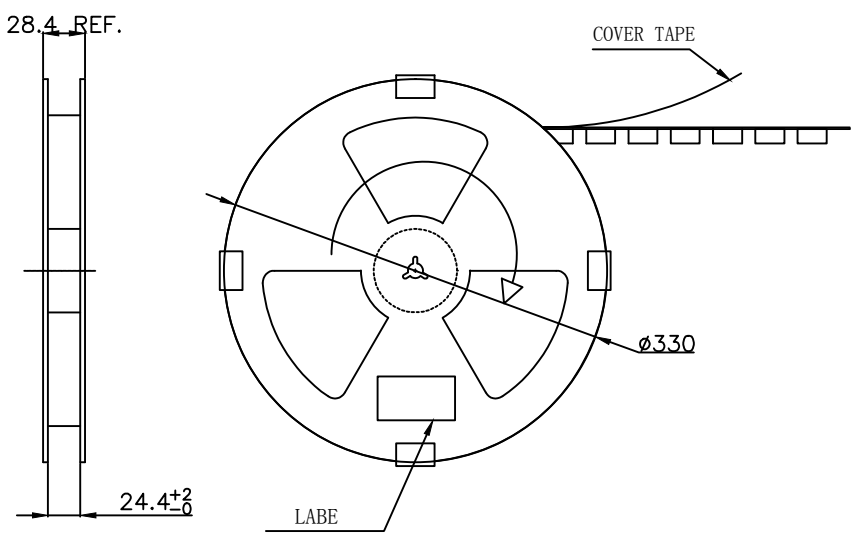
<TABLE 1> PACKAGING QUANTITY

QTY/REEL	REEL/CARTON	QTY/CARTON
1000	10	10000

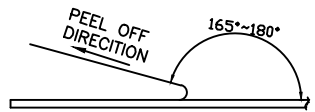
<图三>



<图二>



COVER TAPE PEELING FORCE:50gf~150gf



NOTE:

1. 依<图一>示放置产品于下载中, 每穴放置1PCS产品.
2. 包装机包好后, 在REEL的个等分点贴上胶带, 以防止REEL张开, 每REEL贴1PCS标签, 如<图二>示
3. 包装数量见如<TABLE 1>示
4. 包装成箱见如<图三>示
箱底放保丽龙板, 再依次将指定数量的卷装产品用防水袋包好放入箱内, 四角分别放入四个三角护板, 最上层再放上保丽龙板.
5. 封箱, 在封好的纸箱上按客户要求写上料号, 数量等

GENERAL TOLERANCE		图 号	设计	比例	1:1
X.±0.45	x.±5°	品 名	MICRO SIM 2.65H 6PIN	审 核	单 位
X.±0.35	.x'±2°		CARD CONN.包装图	核 准	mm
.XX±0.25	.xx'±1°	料 号	5001B-SIM265-087	日 期	2013/02/29
.XXX±0.15	.xxx'±0.5°				
页号	2/2		东莞市文章济美电子有限公司		